# 報告 加熱した再生微粉末の再水和性に関する検討

依田 和久<sup>\*1</sup>·新谷 彰<sup>\*2</sup>·間宮 尚<sup>\*3</sup>·青木 孝一<sup>\*4</sup>

要旨:コンクリート用再生骨材の普及・促進を図る上で,再生骨材製造時に副産される再生微粉末の有効利 用技術は不可欠なものである。既に,当社では流動化処理土や軽量タイルの原料として再生微粉末の利用技 術を開発した。ここではさらなる大量使用を前提に,アスファルトの合材を扱っている中間処理施設の熱源 設備の利用を想定し,再生微粉末を加熱することによる再水和性について実験的に検討した結果を報告する。 実験の結果,再生微粉末の加熱処理を未処理,600℃,1000℃とした場合,600℃で最も高いモルタルの強度 が得られ,これは微粉末の再水和性に起因すると考えられた。

キーワード:再生微粉末,加熱処理, $\beta$ -C<sub>2</sub>S,再水和性,モルタル強度

1. はじめに

コンクリート用再生骨材の普及・促進を図る上で、再 生骨材製造時に副産される再生微粉末の有効利用技術 は不可欠なものである。既に、当社では流動化処理土や 軽量タイルの原料としての用途を開発しているが, 有効 利用の観点から必ずしも十分でないケースもある。当社 ではオフサイト型リサイクルの場合再生骨材の製造は, 道路用合材事業を実施している中間処理施設において 実施することを考えている。合材工場では一般的にアス ファルトの溶融のために熱源を保有しており、この熱源 設備の利用を想定し,再生微粉末の用途拡大を目的とし てこれを加熱することによる再水和性について実験的 に検討を行った。セメント系固化材程度の水和性を有し ていれば路床改良材としての利用が可能であり、大きな 需要が見込める。加熱した再水和性の微粉末については 既に、湯浅ら1)や黒田ら2)の研究がある。いずれも加熱 した再生微粉末の再水和性を確認している。しかし、湯 浅らの研究はセメントに対する再生微粉末の置換率を 40%程度以下に抑えたものであり、加熱後の粉砕処理を 推奨している。また、黒田らのものは再生微粉末の水結 合材比が 75%であり、加熱温度が 600℃以下について検 討したものである。ここでは、再生微粉末について、セ メント置換や粉砕処理を行わず、それを単体で固化材と して用いた場合や、加熱温度を1000℃まで大きくするな ど範囲を広げた再生微粉末の特性について実験的に検 討した結果を報告する。

#### 2. 実験概要

試験項目及び試験方法一覧を表-1に示す。実験は2つ に分け、実験Iでは再生微粉末について物理的性質、化 学分析,粉末 X 線回折,熱分析を,実験Ⅱでは微粉末を 用いたモルタルについて強さ試験,細孔径分布の測定を 行った。

実験は、2種類の起源が異なるコンクリート塊から得 られた再生微粉末(記号:S及びB)を対象とした。再生 微粉末Sの原コンクリートは1968年に千葉県内に竣工し た築39年のRC造の社宅であり、コアの圧縮強度試験は 実施していない。再生微粉末Bの原コンクリートは、1964 年に東京都内に竣工した築41年のRC造の事務所ビルで あり、コアの圧縮強度の平均値は33.5N/mm<sup>2</sup>であった<sup>3)</sup>。 また、いずれも原粗骨材は外観から川砂利と考えられた。

再生微粉末は、図-1に示す通り、機械式すりもみ方式 による装置を核とした製造システムにより再生骨材を 製造した際に、集塵機より集塵したものを対象とした<sup>4</sup>。

再生微粉末の加熱温度は、600℃と 1000℃とし、これ に未処理(未加熱)のものを加え3水準とした。600℃

表-1 試験項目及び試験方法

実験	分類	試験項目		試験方法		
I	再生 微粉末	物理的性質	密度	マルチピクノメータ法		
			比表面積	BET法		
		化学分析		JIS R 5202		
		粉末X線回折		(連続法)		
		熱分析		TG-DTA法		
		フロー				
П	モルタル	曲げ強さ		JIS R 5201 (附属書2)		
		圧縮強さ				
		細孔径	分布	水銀圧入法		

\*1 鹿島技術研究所 建築生産グループ 上席研究員 博士(工学) (正会員) \*2 鹿島技術研究所 建築生産グループ 主任研究員 (正会員) \*3 鹿島技術研究所 土質・地盤環境グループ 上席研究員 博士(工学)

\*4 鹿島 環境本部 廃棄物資源化グループ 次長

としたのは、既往の研究<sup>1,2)</sup>などで再水和性が確認され ていることと, 想定している熱源設備の実情の加熱温度 を考慮したものである。1000℃としたのは、セメントの 焼成温度が1450℃程度であることから、これと600℃と の中間として決めた。再生微粉末の加熱は、白金皿に試 料を入れ、電気炉にて各々の温度条件にて4時間焼成し て行った。

モルタルの強さ試験は JIS R 5201 セメントの物理試験 方法 附属書 2 セメントの試験方法-強さの測定を参 考にして行った。ただし、再生微粉末を結合材として考 えた場合の水結合材比は、練混ぜ可能な 50~65%とし、 再生微粉末のセメントに対する置換率は0,50,100%と した。モルタルの種類と調合を表-2に示す。

## 3. 実験 I 再生微粉末の特性

# 3.1 再生微粉末の物理的性質

再生微粉末の物理的性質のうち,密度を図-2に,比表 面積を図-3に示す。なお、未処理の再生微粉末は加熱温 度0として表記した。密度は2.42~2.88g/cm<sup>3</sup>の範囲にあ り、加熱温度が高くなるに従い、密度は高くなる傾向を 示した。比表面積は、未処理の再生微粉末が 3.9~ 4.91m<sup>2</sup>/gであるのに対し, 加熱処理後は, 600℃で 5.1~ 6.1m<sup>2</sup>/gであり、1000℃で 0.6 m<sup>2</sup>/g であった。すなわち、 600℃が最も高く, 1000℃は 600℃に比べ急激に小さくな る傾向を示した。

#### 3.2 再生微粉末の化学分析

再生微粉末の強熱減量(Loss on ignition)を図-4に示 す。強熱減量は加熱温度が大きくなるに従い低下する傾 向がみられた。これは、温度が高くなるに従い微粉末に おいて自由水のみならず化学的結合水が失われるため と考えられる。

再生微粉末の化学分析において 3%程度以上含有され ていた物質を図-5に示す。主要成分は強熱減量,不溶残 分, SiO<sub>2</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CaOであった。これら6つの 成分のうち, 強熱減量を除き, その他の成分の含有率に 大きな差は見られなかった。また、不溶残分が最も多く



図-1 再生骨材の製造方法

含まれており、次いでCaOが 20%程度, SiO<sub>2</sub>が 10%程度 の順であった。不溶残分は骨材から起因するものが主で あり、CaOはセメントに起因するものが主であると考え られた。

表-2 モルタルの種類と調合



#### 3.3 粉末 X 線回折

再生微粉末SのX線回折の結果を図-6に,再生微粉末B のそれを図-7示す。また、再生微粉末の種類及び加熱温 度でピークの見られた化合物を表-3 に示す。600℃にお いてβ-C<sub>2</sub>Sが, 1000℃においてβ-C<sub>2</sub>Sやゲーレイナイト (Ca<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>SiO<sub>7</sub>)が見られた。石田らの研究によると、ヒレ ブランダイト (hillebrandite,Ca<sub>2</sub>(SiO<sub>3</sub>)(OH)<sub>2</sub>) を原料とし た高活性のC2Sの低温合成とその特異な水和挙動が明ら かにされている<sup>5)</sup>。そこでは、「 $\beta$ -C<sub>2</sub>Sの高活性化のため には合成試料は不純物を含まず、比表面積の大きいこと が必要条件であること」さらに、「低温合成、製造プロ セスの簡略化の点を考えるならCa/Siが2である珪酸カル シウム水和物の低温脱水分解反応を利用することが最 も良いこと。ヒレブランダイトはその比表面積を大きく 変えることなくβ-C<sub>2</sub>Sに脱水分解(600°C, 7.2m<sup>2</sup>/g)可能 であること」を明らかにしている。化学成分から算出し た未処理の再生微粉末のCa/Si(モル比)は, Sが 2.02 で, Bが 2.13 であり, いずれもβ-C<sub>2</sub>Sが生成されやすい 化学成分であるといえる。



図-6 再生微粉末 Sの X線回折結果

このことから加熱温度条件 600 <sup>C</sup>で見られた $\beta$  -C<sub>2</sub>Sの水 和性が期待できる。これに対し、1000 <sup>C</sup>では水和活性を もたない安定な鉱物であるゲーレナイトCa<sub>2</sub>A 1<sub>2</sub>SiO<sub>7</sub>もみ られ、水和活性のある $\beta$  -C<sub>2</sub>Sを得るのに最適な温度条件 が存在するといえる。





#### 3.4 熱分析 (TG-DTA 法)

再生微粉末Sの熱分析(TG-DTA法)の結果を図-8に、 再生微粉末Bのものを図-9に示す。示差熱分析の結果か ら脱水による酸化カルシウムの生成を 350~600℃とし, 炭酸カルシウムの脱炭酸による酸化カルシウム生成の 600~800℃とした場合の水と二酸化炭素の質量減少率 を表-4 に示す。脱水による水の割合は未処理のもので 2.5~2.6%みられ、加熱処理後は0.6%以下となった。ま た, 脱炭酸化の二酸化炭素の割合は 1000℃処理のものを 除き 1.8~4.2%みられ、1000℃処理のものは 0.1%以下と なった。すなわち,未処理の再生微粉末に比べ,加熱処 理後のものは水酸化カルシウムの量が少なくなる傾向 を示した。このことは、再生微粉末中の水酸化カルシウ ムが加熱処理により、β-C<sub>2</sub>Sに変化している可能性がある。 なお、残りの酸化カルシウム (CaO) は再水和して水酸 化カルシウムCa(OH)。となり、空隙を充填したり、粘土 材料などのシリカ質物質とポゾラン反応を生じるなど して強度増進に寄与することも考えられる。



図-8 再生微粉末Sの熱分析 (TG-DTA)の結果

ルム物	丽玉	再生微粉末S			再生微粉末B		
16 11 10	ዞፓ ሳሳ	未処理	600°C	1000°C	未処理	600°C	1000°C
SiO <sub>2</sub>	クオーツ(骨材)	0	0	0	0	0	0
CaCO <sub>3</sub>	炭酸カルシウム	0	0	-	0	0	_
Na(Si <sub>3</sub> Al)O <sub>8</sub>	曹長石(骨材)	0	0	-	-	0	0
Ca2SiO4-Calcium Silicate	C2S (L°-711)	0	-	-	-	-	-
Larnite,syn-Ca <sub>2</sub> SiO <sub>4</sub>	β-C2S(t51F)	_	0	0	-	0	0
Ca(OH) <sub>2</sub>	水酸化カルシウム	0	-	-	-	-	-
Ca <sub>4</sub> (SiO3) <sub>3</sub> (OH) <sub>2</sub>	フォシャグ石(骨材)	-	0	-	-	-	-
Ca <sub>2</sub> Al <sub>2</sub> SiO <sub>7</sub>	ゲーレナイト	-	-	0	-	-	0
(Ca,Na)(Si,Al) <sub>4</sub> O <sub>8</sub>	灰長石(骨材)	_	-	0	0	-	-
Ca.AL(SO.)-(OH)-26H-O	エトリンガイト	_	_	_	0	_	_

#### 表-3 X線回折でピークの見られた化合物

表-4 脱水化と脱炭酸化の質量減少率

<b>≣</b> \$* ¥1	加熱加聑	脱水化	脱炭酸化		
በላለተ	加热处理	$Ca(OH)_2 \rightarrow CaO+H_2O$	CaCO <sub>3</sub> →CaO+CO <sub>2</sub>		
S	未処理	2.6%	4.2%		
	600°C	0.2%	2.5%		
	1000°C	0.2%	0.1%		
В	未処理	2.5%	3.3%		
	600°C	0.6%	1.8%		
	1000°C	測定不可	測定不可		



図-9 再生微粉末Bの熱分析(TG-DTA)の結果

#### 4. 実験 I 再生微粉末を用いたモルタルの特性

# 4.1 モルタルのフレッシュ時の性状

モルタルの各種性状を表-5に、セメント水比とモルタ ルフローの関係を図-10に示す。モルタルのフロー値は 116~242の範囲にあった。セメント水比が大きいほど、 モルタルのフローは小さくなる傾向であった。

C/W2.0(W/C50%)において微粉末の種類に関わらず, セメント単味に比べ,60~90 程度フロー値が小さくなっ た。また,再生微粉末の置換率の異なる SMM65 と SML65 及び SHM65 と SHL65 において微粉末の置換率が高いも のほどフロー値が小さくなった。これは主に再生微粉末 の比表面積が,普通ポルトランドセメントより大きいた めと考えられる。

モルタル温度は 23.7~25.0℃であった。また、モルタ ルの状態は良好なものから硬いものまであったが、供試 体の成形を行う上で問題はなかった。

#### 4.2 曲げ強度及び圧縮強度

再生微粉末を用いたモルタルの曲げ強度を図-11 に示 す。再生微粉末のモルタルの曲げ強度は、普通ポルトラ ンドセメント単味のものが 9.62N/mm<sup>2</sup>であったのに対し、 未処理及び 1000℃の単味のものを除き 7.10~2.16N/mm<sup>2</sup> であった。

再生微粉末の置換率が大きくなるに従い,曲げ強度は 低下する傾向がみられた。加熱温度の影響を見ると, 600℃の曲げ強度が最も大きく,1000℃と未処理のもの は大差なかった。特に 600℃で加熱したものは微粉末単 味でも 2.16N/mm<sup>2</sup>の曲げ強度を有していた。また,再生 微粉末の種類の影響は小さかった。

再生微粉末を用いたモルタルの圧縮強度を図-12 に示 す。普通ポルトランドセメント単味のものが 54.4N/mm<sup>2</sup> であったのに対し,再生微粉末のモルタルの圧縮強度は, 未処理及び 1000℃の単味のものを除き 35.3~5.59N/mm<sup>2</sup> であった。再生微粉末の置換率や加熱温度の影響は曲げ 強度と同様な傾向がみられた。加熱温度の影響を見ると, 600℃の圧縮強度が最も大きく,1000℃と未処理のもの は大差なかった。特に 600℃で加熱したものは微粉末単 味でも 5.59N/mm<sup>2</sup>の圧縮強度を有していた。また,再生 微粉末の種類の影響は小さかった。

再生微粉末単味の3種類のモルタル供試体(W/C65%) の外観を**写真-1~3**に示す。600℃のものが最も堅固であ り、未処理が形状を保てる程度、1000℃が脱型できない 状態であった。

#### 4.3 細孔径分布

再生微粉末単味の3種類のモルタル供試体(W/C65%) のうち,脱型が可能であったSPL65とSML65の細孔径分 布を図-13に示す。総細孔量は,SPL65が0.163cm<sup>3</sup>/gで, SML65が0.154 cm<sup>3</sup>/gであり,SPL65よりも強度の

表-5 モルタルの各種性状

	フレッシュ	.時の性状	強度性状		
記号	フロー	状態	曲げ強度 (N/mm <sup>2</sup> )	圧縮強度 (N/mm <sup>2</sup> )	
NPS50	204	良	9.62	54.4	
SPM50	145	硬い	5.34	20.9	
SPL65	198	良	0	1.78	
SMM57.5	184	良	5.90	23.6	
SMM50	122	硬い	7.10	32.0	
SMM65	227	やや軟い	5.24	19.5	
SML65	128	硬い	2.16	5.59	
SHM57.5	192	良	4.04	15.1	
SHM50	136	硬い	5.02	18.8	
SHM65	242	軟い	3.21	11.6	
SHL65	150	やや硬い	0	0	
BPM50	124	硬い	5.60	22.7	
BMM50	138	やや硬い	7.18	35.3	
BHM50	116	硬い	4.72	17.4	



高かった SML65 において少なかった。また,細孔直径 のピークについて, SPL65 は 5µmであったのに対し, SML65 は明瞭なピークがみらならず,少なくとも 1µm 以下の細孔直径の小さいものが多くを占めた。このこと から, SPL65 に比べ SML65 の組織は緻密であり,これ は再生微粉末の再水和性に起因するものと考えられた。

### 5. まとめ

本実験の結果から得られた知見を以下に示す。

- (1) 再生微粉末の比表面積は、600℃加熱が 5.1~6.1m<sup>2</sup>/ gと最も大きく、次いで未処理が 3.8~4.9m<sup>2</sup>/g、 1000℃加熱が 0.6m<sup>2</sup>/gの順であった。
- (2) 再生微粉末をX線回折で分析した結果,600℃加熱で β-C<sub>2</sub>Sのピークが,1000℃加熱でゲーレナイトのピー クがみられた。
- (3) 再生微粉末を熱分析(TG-DTA法)した結果,未処理 の再生微粉末に比べ,加熱処理後のものは水酸化カ ルシウムの量が少なくなる傾向を示した。
- (4) 再生微粉末の加熱処理を未処理,600℃,1000℃とした場合,600℃で最も高いモルタルの強度が得られた。 これは微粉末の再水和性に起因すると考えられた
- (5) 再生微粉末を単味で用いたモルタルについて細孔径 分布試験を実施した結果,600℃加熱は未処理に比べ 細孔径が小さい範囲に分布し,総細孔量も少なかった。

本実験の範囲において,再生微粉末について,ポルト ランドセメントの焼成温度(1450℃程度)に比べ比較的 低温といえる 600℃という加熱処理温度の場合β-C<sub>2</sub>S生 成がみられ,粉砕せず単味で用いてもモルタル強度が高 いなど,再水和性を最も高く裏付ける結果が得られた。

#### 謝辞

本研究の実施に際し,電気化学工業㈱玉木俊之氏,盛 岡実氏,七沢章氏に,試験協力やご助言を頂きました。 紙面を借りて謝意を表します。



図-13 モルタル供試体の細孔径分布



写真-1 SPL65 (未処理)供試体の外観



写真-2 SML65 (600°C)供試体の外観



写真-3 SHL65 (1000°C) 供試体の外観

#### 参考文献

- 湯浅昇ほか:再生骨材製造過程で発生するコンクリート微粉末の有効利用に関する研究,第27回セメント・コンクリート研究討論会論文報告集, pp.27-32,2000.11.
- 黒田泰弘ほか:加熱および炭酸化が再生微粉末の再 水和特性に及ぼす影響,第 58 回セメント技術大会 講演要旨 2004, pp.272-275, 2004
- 新谷彰ほか:再生骨材と副産微粉末を用いたコンク リートの構造用部材への適用検討実験,日本建築学 会大会学術講演梗概集・A-1 材料施工,pp.639-640, 2006.9
- 4) 依田和久ほか:再生粗骨材の品質がコンクリートお 性状に及ぼす影響、コンクリート工学年次論文集, Vol.28, No.1, pp.1457-1462, 2006.7
- 5) 石田秀輝ほか: ヒレブランダイトの熱分解により得 られた β-C2S とその水和反応, セメント・コンクリ ート, No.577, pp.49-56, 1995.3